# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-329412

(43)Date of publication of application: 29.11.1994

(51)Int.Cl.

CO1F 7/44

(21)Application number : **05-143020** 

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

20.05.1993

(72)Inventor: KAMEDA ISAO

YAMANISHI OSAMU MURAKAMI MITSUAKI

# (54) PRODUCTION OF ALPHA-ALUMINA

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an a-alumina having structure close to a regular system and excellent

chipping resistance.

CONSTITUTION: Aluminum hydroxide is baked in the presence of a fluorine compound to obtain an alumina having  $\alpha$ -configuration content of 10 to <100% and F content of 50-3,000ppm. The objective  $\alpha$ -alumina having D/H of 1-3 and an average primary particle size of 1-10 $\mu$ m is obtained by further baking the obtained alumina in the presence of boron compound at 800-1500°C for  $\geq$ 1hr.

(19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出國公開番号

## 特開平6-329412

(43)公開日 平成6年(1994)11月29日

(51) Int CL 5

識別記号

庁内整理番号

. F I

技術表示箇所

CO1F 7/44

9040-4G

審査請求 宗請求 商求項の数2 FD (全 5 頁)

(71) 出願人 000002093 特顯平5-143020 (21)出願番号 住友化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 (22)出段日 平成5年(1993)5月20日 (72)発明者 亀田 績 愛媛県新居城市惣陽町 6 番 1 号 住友化学 工業株式会社內 (72)発明者 山西 修 發援県新居族市惣開町 6 番 1 号 住友化学 工業株式会社内 (72)発明者 村上 光明 愛媛県新居浜市惣開町 5 春 1 号 住友化学 工業株式会社内 (74)代理人 介理上 久保山 隆 (外1名)

#### αーアルミナの製造方法 (54) 【発明の名称】

### (57)【要約】

【構成】 フッ素化合物の存在下に水酸化アルミニウム を焼成し、α化率10%~100%未満、F含有量50 ppm~3000ppmのアルミナとなし、次いでこの アルミナを调素化合物の存在下、焼成温度800℃~1 500℃、1時間以上焼成することを特徴とする。D/ 日が1~3、平均一次粒子径が1μm~10μmのα-アルミナの製造方法。

【効果】 等軸晶形に近い形状と優れた耐チッピング性 を有するα-アルミナを提供する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 フッ素化合物の存在下に水酸化アルミニ ウムを焼成し、α化率10%~100%未満、F 含有畳 50ppm~3000ppmのアルミナとなし、次いで このアルミナを硼素化合物の存在下、焼成温度800℃ ~1500℃. 1時間以上焼成することを特徴とするD /Hが1~3. 平均一次位子径が1 μm~10 μmのα - アルミナの製造方法。

【請求項2】 硼素化合物の存在下に焼成するアルミナ のα化率が20%~90%であることを特徴とする請求 10 濃度を持ち:アンモニア(NH、)を含む鉱化剤が添 項1記載のα-アルミナの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、水酸化アルミニウムを 特定の鉱化剤の存在下、二段階焼成することにより、等 輪晶形に近い形状と優れた耐チッピング性を有するαー アルミナの製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】アルミナ粉末はプラグやICアルミナ基 板等の電子部品そして耐火物、研磨削或いは各種のセラ 20 ミックス原料として使用されている。この様なアルミナ 粉末は原価かつ容易に入手し得る点より通常バイヤー法 により得られたα-アルミナ粉末が使用されている。該 方法に於いては、過飽和アルミン酸ソーダ溶液に種子と しての水酸化アルミニウムを添加し、水酸化アルミニウ ムを祈出させた後、これを濾過、水洗し、ロータリーキ ルンや流動乾燥焼成炉或いはトンネルキルン等の焼成設 値で約1000°C~1500°Cの温度で焼成し、α-ア ルミナを得る。

[0003] 一般にα-アルミナを低温、或いは短時間 30 に得る目的より、少量のフッ素化合物や硼素化合物或い は塩素化合物等の所謂鉱化剤の存在下に焼成を行うこと は公知である。しかしながら従来この方法で製造された α-アルミナはC軸垂直方向に結晶が発達した板状品よ り形成されるため、研磨剤や流動性や充填性の要求され る用途、例えば樹脂用充填材や成形精度を要求されるセ ラミック成形体原料として他の無機紛末に比較し不利で あった。

【0004】また、該アルミナ粉末は原料である水酸化 アルミニウムからα-アルミナへの焼成過程に於いて個 40 々の一次粒子が強固に結合凝集した二次凝集粒を形成す るため、上記用途の原料に供するに際しては通常、ボー ルミルや振動ミル或いはビーズミル等により所望粒子径 まで紡砕が行われるが、かかる粉砕、舞合過程でアルミ ナは二次凝集粒子だけでなく一次粒子自体も摩砕(チッ ピング) され、非常に微小な粒子が生成する。この様な 微粒子はセラミックス成形体原料として用いる場合には 焼成過程でバインダーのガス抜けを阻害し、焼結密度を 低下せしめるとか欠陥(ボイド)の生成の原因になる。 さらに、微粒子が凝集粒子となり研磨性能の低下やスラ 50 で、鉱化剤として公知のフッ素含有物質であれば良く、

2 リー流動性の低下の原因となり、研磨材や樹脂充填材の 用途には不適であった。

【0005】特公平4-65012号公報には、「ホウ 素及び/またはフッ素を含有する化合物形態の鉱化剤添 加のもとにα-アルミナへの転移に要する以上の温度ま で水酸化アルミニウムをか焼することによって結晶アル ミナ (α-アルミナ)を製造する方法に於いて;水酸化 アルミニウムが、Al,O,を基準とする比率でり、1 重量%以下、好ましくは0.05重量%以下のNa。○ 加されており、結晶アルミナの少なくとも80%の結晶 が1~10  $\mu$ m. 好ましくは3~8  $\mu$ mの大きさであ り、かつD/Hの比がせいせい2を示すものであるこ と、を特徴とする結晶アルミナを製造する方法」が記載 されている。上記方法により得られたα-アルミナはC 軸垂直方向のみならず C軸水平方向にも結晶成長した球 状 (サイコロ状)、所謂、等軸晶形のアルミナが得られ るものの、チッピング改良効果の点で満足しえるもので

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】かかる事情下に鑑み、 本発明者等は、焼成後のアルミナの結晶が約1μm~約 10μmであり、直径Dに対する高さHの比(D/H) が1~3の比較的等軸晶形に近い球状。或いはサイコロ 状に近い形状を有し、且つ紛砕によっても做粒子の生じ にくい耐チッピング性の優れたアルミナを歩置まり良く 製造する方法を見出すことを目的とし鋭意検討した結 果. 水酸化アルミニウムを特定条件で焼成する場合に は、上記特性を満足するアルミナが得られることを見出 し、本発明を完成するに至った。

### [0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明はフッ 案化合物の存在下に水酸化アルミニウムを焼成し、α化 率10%~100%未満で、F含有量50ppm~30 O Oppmのアルミナとなし、次いでこのアルミナを覗 素化合物の存在下、焼成温度800℃~1500℃、1 時間以上焼成することを特徴とするD/Hが1~3、平 均一次粒子径が1μm~10μmのα-アルミナの製造 方法を提供するにある。

【①①08】以下、本発明方法をさらに詳細に説明す る。本発明方法に適用される水酸化アルミニウムはバイ ヤー法により得られたものが使用される。原料水酸化ア ルミニウムの粒子形状は特に制限されない。本発明に於 いて、原料水酸化アルミニウムはフッ素化合物の存在 下、該水酸化アルミニウムがα化率10%~100%未 満、好ましくはα化率20%~90%まで焼成する(以 下、この段階での焼成を一次焼成と表現する場合があ る)。

[0009]フッ素化合物としては、当該分野に於い

例えば日下、A1F』、CaF』、NaF或いはNa』 A1F。等が使用される。これらは原料水酸化アルミニウム中に混合添加してもよく、また定量的に焼成炉中に供給する方式をとってもよく、一次焼成後のアルミナのα化率が10%~100%未満で、アルミナ中のF含有置が50ppm~3000ppm、より好ましくは100ppm~1000ppmの範囲であればよい。

【①①10】 總成方法は特に制限されないが、工業的にはロータリーキルンやトンネルキルン等で実施すればよく、また焼成温度、時間も特に制限されないが、一般的には焼成温度約800℃~1300℃、1時間~5時間の範囲で実施される。

【0011】フッ素化合物の存在下に於いて、原料水酸化アルミニウムをα化率10%~100%未満で、F含有量が50ppm~3000ppmの範囲になるまで焼成したアルミナは、次いで職素化合物の存在下、焼成温度800℃以上で、焼成後のアルミナがαアルミナとなるまで焼成する(以下、この段階での焼成を二次焼成と表現する場合がある)。

【①①12】該總成は上記条件、即ち職素化合物の存在 20 下、 αアルミナとなし得る条件であれば特に制限されないが、工業的にはロータリーキルンやトンネルキルン等で実施すればよく、また總成温度、時間も特に制限されないが、一般的には焼成温度約800℃~1500℃、好ましくは900℃~1200℃、1時間~5時間の範囲で実施される。工業的にはフッ素化合物の存在下で焼成後、同一焼成炉で連続的に调素化合物を添加し熄成することが、エネルギーコスト削減の点から推奨されるが、これに制限されるものではない。

[0013]本発明に於いては调素化合物の存在下での 焼成時に C 軸垂直方向の結晶成長とと並行して C 軸水平 方向の成長が促進されるので、予備的に、调素化合物の 添加量、焼成温度、時間を透択し所望の粒子形状が得ら れる条件を設定すればよい。通信、焼成温度が高い程、 焼成雰囲気の硼素濃度が高い程、粒子成長は速いが、平 均一次粒子径約1μm~約10μm. 直径 D に対する高 さ日の比(D / H)が1~3の比較的球状、或いはサイ コロ状のαアルミナは、原料アルミナに対して硼素頻算 で約0.05重量%~約0.5重置%。好ましくは約 0.1重置%~0.2重量%の範囲で、焼成温度800 で~1500で、1時間~5時間焼成することにより得 ちれる。

[① 0 1 4] 本発明に於いて使用する翻案化合物としては当該分野で鉱化剤として使用されているものであれば特に制限されないが、通常、本ウ酸、本ウ酸カルシウム、水ウ酸マダネシウム、水ウ酸ナトリウム等が使用される。尚、调素化合物存在下での焼成に於いては、ファ素化合物、或いは塩素化合物と併用してもよい。ここに於いてファ素化合物としては、一次焼成工程で用いたものと同様のもので良く、例えばHF、AIF。 C & F

、、NaF或いはNa』AlF。等が使用される。また 塩素化合物としてはNaCl、NH。Cl等が使用され る。鉱化剤としてのホウ素及びフッ素の添加置は最終的 に得ようとするαーアルミナの粒径により異なるが、通 富。一次焼成に際しては、フッ素化合物は原料水酸化ア ルミニウムに対し下として約0.05重置%~約0.5 重量%、二次廃成に際しては原料アルミナに対し、フッ 素化合物はFとして0重量%~約0.5重置%。塩素化 合物はCl。として0重量%~約0.5重量%が望ましい。 【0015】さらに、製品としてのαーアルミナとして 低ソーダや低水ウ素品が望まれる場合には、従来から公 知の方法、例えば、原料として低ソーダの水酸化アルミ ニウムを使用したり、或いは一次焼成後及び/又は二次 焼成後のアルミナに水洗や酸洗を適用することも可能で ある。

[()()16]本発明の実施に際し、フッ素存在下での焼 成は競成後のアルミナのα化率が10%~100%未 満、F含有量が50ppm~3000ppmの範囲にな るように焼成することを必須とする。α化率とF含有量 が上記範囲にない場合には、次工程の職素化合物存在下 での焼成を上記範囲で実施しても、平均一次粒子径が約 1μm~約10μmで、結晶のC軸水平方向の結晶成長 が促進された直径Dに対する高さHの比(D/H)が1 ~3で、且つ、紛砕時等に於いて耐チッピング性(粒子 の破砕に伴う微粒子の生成がない)に優れたα-アルミ ナは得られない。また、理由は詳らかではないが、一次 焼成に於いて、水酸化アルミニウムに鉱化剤として调素 化合物単独、或いはフッ素化合物と硼素化合物を併用 し、とれを焼成し、この条件のまま、あるいは二次焼成 を本発明方法の条件と同様にして焼成しα-アルミナを 得た場合には、C韓水平方向の結晶成長が促進された肉 厚のαーアルミナは得られるものの、耐チッピング性の 改良効果が見られない。

### [0017]

【発明の効果】以上詳述した本発明方法によれば、水酸化アルミニウムをファ素化合物の存在下、特定状態まで焼成した後、次いで調素雰囲気下で焼成しαーアルミナを得ると言う比較的、簡単な操作により、平均一次粒子径が約1μm~約10μmでD/Hが1~3と比較的等軸晶形に近い形状を有し、かつ耐チッピング性に優れたαーアルミナが得られるもので、スパークブラグやICアルミナ基板用途の脱バインダー特性が要求される用途、さらに提集粒子による欠陥が問題となるファインセラミック用途、或いは特殊研磨材用途等に好適であり、その産業的価値は頗る大である。

### [0018]

[実施例]以下に本発明方法を更に詳細に説明するが、 実施例は本発明方法の一実施騰様であり、これにより本 発明方法を限定されるものではない。尚、本発明方法に 50 於いて水酸化アルミニウムの一次焼成後のα化率、アル

ミナの一次粒子径、BET比表面清、中心粒子径、成形 密度、アルミナの結晶形D/日及び耐チッピング性は以 下の方法により測定した。

5

【0019】 α化率;粉末X線回折法(選学電機株式会 社製ローターフレックスRAD-BCuKα線の(11 6) 回折線から求めた) による。

【0020】一次粒子径;BET比表面積から次式に基 づき算出した。

一次粒子径=6/p·BET (ρ:アルミナの真比 重3.99g/cm'}

【0021】BET比表面積; 窒素ガス吸者法 (日機装 株式会社製ベーターソーブ自動表面積計モデル420 ()) により測定した。

【0022】中心粒子径:X線透過法(マイクロメリテ ィックス社製 粒度分布測定器セディグラフ5100) により測定した。

【0023】成形密度;試料をボールミルにより粉砕し た後金型一軸プレスにより200kg/cm'で予備成 形した後、静水圧プレスで500kg/cm\*で成形し 測定サンプルを得た後、この成形体の密度を水銀法にて 20 実施例1で用いたと同じ原料水酸化アルミニウムにA! 測定した。

【0024】結晶形D/H;電子顕微鏡写真より単位面 請当たりに存在する粒子の直径(D)及び厚み(H)を 測定しその平均値を算出した。

【0025】耐チッピング性:焼成後の耐チッピング性 の評価は、3.3リットルのアルミナ製ポットにアルミ ナ350g、15mmカアルミナ製ポール2950gを 封入し回転数80rpmで24時間乾式ボールミル粉砕 により行った後、粉砕前のアルミナのBET比表面請

(BET1)と紛砕後のアルミナのBET比表面積(B ET2) を測定し、BET2/BET1より粉砕による 微粒子の生成程度の指標とした。

### 【0026】実施例1

バイヤー法により得られた水酸化アルミニウム(二次平 均位子径約80 μm、Na、O含有量(). 2重量%) に フッ化アルミニウム (A1F。)を0.6重置%添加、 混合した後、高アルミナ質のサヤに入れ小型電気炉にて 1100℃、2時間焼成を行った。得られたアルミナの α化率は40%、BET50.9m<sup>1</sup>/g、フッ素含有 ナにH, BO, を0. 9重量%添加、混合した後、高ア ルミナ質のサヤに入れ小型電気炉にて1300°C. 2時 間焼成を行った。得られたアルミナの平均一次位于径

(μm) とBET比表面積 (BET1. m\* /g)、D /Hを測定した後、このアルミナの耐チッピング性を測 定した。その結果を表しに示す。

### [0027] 実施例2

実施例1で得られた一次競成後のアルミナに対し鉱化剤 としてのA!F, O. 6重量%とH, BO, をO. 9重 置%をアルミナ中に添加、混合した後、高アルミナ質の 50 【0033】比較例5

サヤに入れ小型電気炉にて1300°C. 2時間競成を行 った。得られたアルミナの平均一次粒子径(μm)とB ET比表面錆 (BET1. m<sup>4</sup>/g). D/Hを測定し た後、このアルミナの耐チッピング性を測定した。その 箱果を表1に示す。

### 【0028】実施例3及び4

一次焼成に於いて鉱化剤としてA!F、①. 1重量%を 用い、焼成温度を実施例3は1150°C、実施例4は1 200℃とした他は実施例1と同様に一次焼成。二次焼 10 成を実施した。一次焼成後得られたアルミナのα化率は 実施例3は27%、実施例4は81%、BET比表面荷 は実施例3は28.6mi/g、実施例4は3.7mi /8、フッ素含有量は実施例3は130ppm、実施例 4は120ppmであった。また二次焼成後得られたア ルミナの平均一次粒子径(μm)とBET比表面積(B ET1、m<sup>4</sup>/g)、D/Hを測定した後、このアルミ ナの耐チッピング性を測定した。その結果を表1に示

### 【0029】比較例1

F, O. 6重量%を添加、混合した後、高アルミナ質の サヤに入れ小型電気炉にて1300℃、2時間競成を行 った。得られたアルミナの平均一次粒子径(μm)とB ET比表面積 (BET1. m² /g). D/Hを測定し た後、このアルミナの耐チッピング性を測定した。その 結果を表しに示す。

### 【0030】比較例2

実施例1で用いたと同じ原料水酸化アルミニウムに日。 BO, 0.9重量%を添加、複合した後、高アルミナ質 のサヤに入れ小型電気炉にて1300°C、2時間焼成を 行った。得られたアルミナの平均一次粒子径(μm) と BET比表面積 (BET1. m'/g)、D/Hを測定 した後、このアルミナの耐チッピング性を測定した。そ の結果を表しに示す。

### [0031]比較例3

実施例1で用いたと同じ原料水酸化アルミニウムにA! F, 0.6重量%とH, BO, 0.9重置%を添加、泥 合した後、高アルミナ質のサヤに入れ小型電気炉にて1 300℃、2時間焼成を行った。得られたアルミナの平 置は800 ppmであった。次いで一次焼成後のアルミ 40 均一次粒子径(μm)とBET比表面積(BET1、m \* /g)、D/Hを測定した後、このアルミナの耐チッ ピング性を測定した。その結果を表1に示す。

### 【0032】比較例4

実施例1の方法に於いて、二次焼成時に日。BO,を添 加しない他は実施例1と同様の方法でアルミナを得た。 得られたアルミナの平均一次粒子径(μm)とBET比 表面債(BET1、mº/g)、D/Hを測定した後、 このアルミナの耐チッピング性を測定した。その結果を 表しに示す。

7

実施例1の方法に於いて、二次焼成時にH, BO, に代 えA1F。0.6重置%を添加、複合した他は実施例1 と同様の方法でアルミナを得た。得られたアルミナの平 均一次粒子径(μm)とBET比表面積(BET1、m\*

\*・/g)、D/Hを測定した後、このアルミナの耐チッ ビング性を測定した。その結果を表1に示す。

[0034]

【表1】

		絶成アルミナ				粉砕アルミナ			BET2/
		DET1	一次粒 子径	D/II	結局	中心 粒子	BRT2 m²/e	成形密 度 g/cm²	BET1
p	1. 2 3 4	0.55 0.43 0.32 0.74	2.7 3.7 4.7 2.0	2.5 3.0 2.5 1.5	G: G:	2.5 2.8 3.2 1.8	1.9 1.7 1.2 2.4	2, 38 2, 41 2, 42 2, 35	3. <b>5</b> 3. <b>7</b> 3. <b>6</b> 3. 3
比較例 リ リ リ リ	1 2 3 4 5	0. 44 0. 50 0. 38 0. 64 0. 42	3.4 2.9 4.0 2.3 3.6	5.0 2.5 2.5 4.0 3.5	0; 0; 0; 0;	2.6 2.8 9.3 2.4 2.2	2.1 2.1 1.6 2.8 2.3	2.40 2.47 2.46 2.40 2.42	4.8 4.2 4.8 4.4 5.5